



请函

2018年第五届凝聚态物理学最新进展国际学术研讨会 (NACMP 2018) (Ei检索)

尊敬的_____先生/女士，您好！

2018年第五届凝聚态物理学最新进展国际学术研讨会 (NACMP 2018) (Ei检索) 将于2018年08月在昆明召开。

会议介绍

2018年第五届凝聚态物理学最新进展国际学术研讨会 (NACMP 2018) 将于2018年08月21日至23日于中国昆明举行。本届大会是由武汉大学、工程信息研究院、千人智库等多家单位共同协办。目前已经在上海，北京，苏州，深圳等城市成功举办过四届。

【出版检索】

NACMP 2018旨在为业内专家学者分享技术进步和业务经验，聚焦凝聚态物理学相关领域的前沿研究，提供一个交流的平台。会议将集聚来自世界各地的科研人员、工程师、学者及业界专家，展示他们在凝聚态物理学相关领域的最新研究成果及活动进展，诚邀您同聚昆明，共襄盛会。

温馨提示：该会是国际会议，会议语言是英语，现场没有同声传译。

该会议征文涉及领域包括（但不限于）：

Atom -Surface Interactions
Biological Physics
Biological Systems & Liquid Crystals
Bose-Einstein condensation (BEC)
Cluster physics
Computational physics of material
Computer Simulation in Soft Matter
Condensed phase
Condensed matter physics
Correlated Electrons
Crystal Physics
Dielectric Physics
Dielectrics
Disordered system
Electronic Structure & Phonons
Energy Materials
Experimental Techniques & Devices
Functional Phase Transition Physics
Graphene and carbon physics
High pressure physics
Intermetallic Alloys and their Surfaces: Structure, Properties and Applications
Liquid crystal physics
Liquid metals
Liquid Physics
Liquids and Complex Fluids
Liquids, Glasses & Amorphous Systems
Local Structures of Functional Materials

Low dimensional physics
Low temperature physics
Magnetism and spintronics
Materials for energy
Matter under Extreme Conditions
Mesoscopic Physics
Metamaterials, photonics and plasmonic
Nanomagnetism/Spintronics
Nano-materials
Nanoscale physics and technology
Nanoscale Physics at Low Temperatures
Neutron Spectroscopy
Nonlinear Dynamics Complexity and Synchronization
Novel Materials
Phase Transitions
Polymer Physics
Quantum Fluids and Solids
Quantum Gases
Quantum Interfaces
Quantum Mechanics
Quasicrystal
Rare earth metal physics
Semiconductor physics and devices
Soft condensed matter and biophysics
Solid State Physics
Statistical physics
Strongly correlated electron system
Strongly correlated systems
Structural Studies of Nanomaterial
Super fluid
Supersolid
Superconductivity
Surfaces, Interfaces & Thin Films
Surface and Interface Physics
Theory of condensed matter
Transport Properties

会议门票

参会价格

Package A:	仅参会 (无报告)	USD 400 (RMB 2400)
Package B:	参会 + 摘要报告	USD 450 (RMB 2700)
Package C:	参会 + 全文发表 + 报告	USD 600 (RMB 3600)

参会费包含内容 :

1. 可参加所有会场
2. 会议期间午餐 (8月21,22日)
3. 会议期间晚餐 (8月21日晚)
4. 会议期间茶歇
5. 会议指南及会议期刊各一本





成都云数海量智能科技有限公司

2017年12月4日

授权专用章